

VTM-150M VTM-200M

セミオート DFR (フィルムレジスト) 貼付装置 Semi-automatic DFR (Film Resist) Laminating Machine

【概要 - Outline -】

◆本装置は、ウェーハとテープフィルムを、多様な条件のもとで貼り付けるマニュアル装置です。
These machines are the ideal manual system for laminating wafer and film under various conditions. (With heater)

【特長 - Features -】

◆ウェーハの表面の凹凸形状に対して、テンティング貼り／埋め込み貼り／厚膜貼り／
Applicable to tenting lamination, embedding lamination, ultra-thick resist lamination, conformal lamination

コンフォーマル貼り／ガス封印貼り等の貼付けも可能。
and gas hermetic lamination etc. to wafer rough surface.

◆貼り付けローラースピード／ローラーテーブル温度／真空圧貼り付け圧力の条件設定が可能、最適な貼付条件が出せます。
For best lamination condition, applicable to setting laminating roller speed, roller table temperature and laminating vacuum pressure.



仕様 Specification	VTM-150M	VTM-200M	
ウェーハサイズ Wafer Size	4・5・6 inch	6・8 inch	
使用フィルムサイズ Frame Size	240mm (6inch)	290mm (8inch)	
ユーティリティ Utilities	電源 Power	AC200V (3相 (3-phase)) 3 KVA 15 A	AC200V (3相 (3-phase)) 3 KVA 15 A
	空気源 air	圧力 Pressure 0.5Mpa (40NI/min)	圧力 Pressure 0.5Mpa (40NI/min)
	Nz 源	圧力 Pressure 0.5Mpa	圧力 Pressure 0.5Mpa
装置寸法 Demension	W 1,300 × D 750 × H 1,750mm	W 1,600 × D 950 × H 1,800mm	
重量 Weight	(シグナルタワーを除く) (not including signal tower)	(シグナルタワーを除く) (not including signal tower)	
	約 550kg Approx. 550 kg	約 700kg Approx. 700 kg	

※ 外観・仕様は改良の為、予告なく変更する場合があります。
System appearance and specifications are subject to change without prior notice from the supplier.